

參 展 切 結 書

※一件作品請一位發明人代表填寫一份切結書，用印或簽名後掃描回傳。

本人(公司)參加 2025 金磚國家國際線上發明大
賽，其參展報名表所填寫之內容，皆已再次確認
無誤，同意報名表送出後，不再做任何修改及變
更。(含若得獎的得獎證書亦同)

同時願意遵守大會一切規定，並絕對尊重大會國際裁判的評審結果，絕無異議。

立書人

姓 名： (蓋章/簽名)

身分證字號：

住 址：

電話：

作品名稱：

中華民國 114 年 月 日